



Imaginea poate fi reprezentată. Vedeți specificațiile pentru detalii despre produs.

ADSP-BF609BBCZ-5

Număr parc	ADSP-BF609BBCZ-5	Statutul RoHs	
Producator / Marca	ADI (Analog Devices, Inc.)	Starea stocului	1614 pcs stock
Descriere produs	IC DSP CTRL DUAL 349CSBGA	Barca din	Hong Kong
Foi de date	ADSP-BF606/7/8/9.pdf	Calea de transport	DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS

1614 pcs stock

Preț de referință (în dolari SUA)

1 pcs	10 pcs	25 pcs	80 pcs
\$28.20	\$26.491	\$25.637	\$23.757

Obțineți o ofertă

Vă rugăm să faceți clic pe „Obțineți o ofertă” și completați toate câmpurile necesare. Vom răspunde la solicitarea dvs. în termen de 24 de ore prin e-mail. Dacă întâmpinați probleme, vă rugăm să lăsați un mesaj sau să ne trimiteți un e-mail la info@global-ic.hk și ne vom reveni cât mai curând posibil.

OBȚINEȚI O OFERTĂ

Specificații de ADSP-BF609BBCZ-5

Tensiune - I / O	1.8V, 3.3V	Tensiune - Core	1.25V
Tip	Dual Core	Pachetul dispozitivului furnizor	349-CSPBGA (19x19)
Serie	Blackfin®	Pachet / Caz	349-LFBGA, CSPBGA
Pachet	Tray	Temperatura de Operare	-40°C ~ 85°C (TA)
Pe-Chip RAM	808K x 8	Memorie non volatilă	ROM (64kB)
Tipul de montare	Surface Mount	Interfață	CAN, EBI/EMI, Ethernet, I ² C, SPI, SPORT, UART/USART, USB OTG
Rata ceasului	500MHz	Numărul produsului de bază	ADSP-BF609

Vești înrudite



Audio și locul său în evoluția Bluetooth

2023/07/19

Cobotul lui Schneider poate ridica 3 kg și poziția la 20 μm

2023/08/7

Sony își propune o cameră foto la drone și roboți pentru utilizatorii industriali

2023/09/6

Spectacolul bateriei: Bel se micșorează 4kw Accesorii pentru vehicule DC-Conținut sponsorizat: Trecerea la succes: Convergența OT și IT cu Future DC Converter în a doua generație

2023/09/7

Sursa de alimentare de 12V sau 48V livrează vârfuri de 800W

2023/09/13

Viewpoint: detectarea focurilor de foc ultra-timpuriu cu senzori IoT folosind Lorawan

2023/07/14

ROHM integrează șoferul cu gan hemt pentru a îndepărta necazurile de tensiune a porții

2023/08/31

Lumea încorporată: Wi-Fi 6, Bluetooth și IEEE 802.15.4 LR-WPAN într-un singur modul

2023/03/16

Future Future Industrial Network Infra

2023/09/18

HQ-ul nou-construit de la CSL este de șase ori mai mare

2023/08/3

Un raport de progres reram

2023/04/26

Embedded World 2023: Obțineți Ghidul săptămânal Electronics Full

2023/03/17